

双通道触摸开关芯片

JL8022K-B

产品规格书

V1.0



本公司保留对规格书中产品在可靠性、功能和设计方面的改进作进一步说明的权利。然而 对于规格内容的使用不负责任。文中提到的应用其目的仅仅是用来做说明,我司不保证和 不表示这些应用没有更深入的修改就能适用,也不推荐它的产品使用在会由于故障或其它 原因可能会对人身造成危害的地方。本产品不授权适用于救生、维生器件或系统中作为关 键器件,本公司拥有不事先通知而修改产品的权利。



目录

1、	概	述	4
	1.1	产品概述	4
	1.2	基本特点	4
	1.3	管脚分布图	
2、	应,	用说明	6
	2.1	参考原理图	6
	2.2	功能描述	
	2.3	按键操作方法	7
	2.4	防水模式	
	2.5	灵敏度调节	7
3、	技	术参数	8
4、	注	意事项	9
	4.1	电源部分	
	4.2	PCB 排板部分	9
5、	封	装	10



1、概述

1.1 产品概述

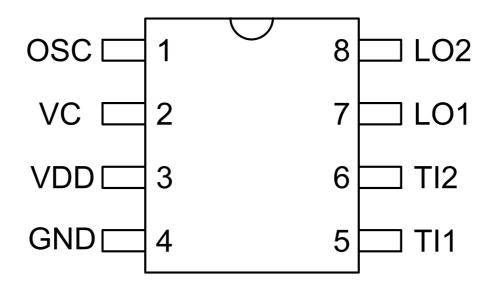
JL8022K-B 触摸感应 IC 是为实现人体触摸界面而设计的集成电路。可替代机械式轻触按键,实现防水防 尘、密封隔离、坚固美观的操作界面。使用该芯片可以实现触摸开关控制,方案所需的外围电路简单,操作方 便。确定好灵敏度选择电容,IC 就可以自动克服由于环境温度、湿度、表面杂物等造成的各种干扰,避免由于电阻、电容误差造成的按键差异。

1.2 基本特点

- ◇ 高灵敏度(用户可自行调节)
- ◇ 高防水性能
- ◇ 待机功耗低,省电
- ◇ 高抗干扰性能,近距离、多角度手机干扰情况下,触摸响应灵敏度及可靠性不受影响
- ◇ 按键感应盘大小:大于 3mm×3mm,根据不同面板材质跟厚度而定
- ◇ 按键感应盘间距: 大于 2mm
- ◇ 按键感应盘形状: 任意形状(必须保证与面板的接触面积)
- ◇ 按键感应盘材料: PCB 铜箔, 金属片, 平顶圆柱弹簧, 导电橡胶, 导电油墨, 导电玻璃的 ITO 层等
- ◇ 面板材质: 绝缘材料, 如有机玻璃, 普通玻璃, 钢化玻璃, 塑胶, 木材, 纸张, 陶瓷, 石材等
- ◇ 面板厚度: 0-12mm,根据不同的面板材质有所不同
- ◇ 工作温度: -20℃-85℃
- ◇ 工作电压: 2.7V-5.5V
- ◇ 封装类型: SOP8
- ◇ 应用领域: 触摸台灯、触摸雾化器、触摸手电筒等。



1.3 管脚分布图

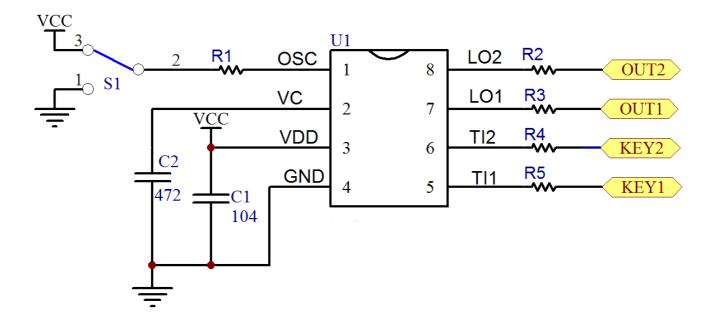


管脚序号	管脚名称	输入/输出	管脚说明	
1	OSC	输入	模式选择输入脚	
2	VC	输入	采样电容输入脚(建议误差小于 5%的涤纶电容)	
3	VDD	电源	电源正端	
4	GND	电源	接地脚	
5	TI1	输入	触摸按键输入脚 1	
6	TI2	输入	触摸按键输入脚 2	
7	LO1	输出	控制输出脚 1	
8	L02	输出	控制输出脚 2	



2、 应用说明

2.1 参考原理图



注: 1、当介质材料及厚度等差异较大时,可通过调整 C2 采样电容容值来调节触摸灵敏度。电容容值越大,灵敏度越高,电容容值越小,灵敏度越低。

2、PIN1 管脚上建议接入固定状态,以确保功能正常运行,同时增加抗干扰性。



2.2 功能描述

LO1 与 LO2 在上电后的初始输出状态由上电前 OSC 的输入状态决定:

OSC 管脚接 VDD (高电平) 上电,上电后 LO1 与 LO2 输出高电平;

OSC 管脚接 GND (低电平) 上电, 上电后 LO1 与 LO2 输出低电平。

TI1 触摸输入对应 LO1 逻辑输出, TI2 触摸输入对应 LO2 逻辑输出。

按住 TI1 或 TI2,对应 LO1 或 LO2 的输出状态翻转;松开后回复初始状态。

2.3 按键操作方法

在生产过程中,当按键裸露在空气中时,如果用手指直接触碰按键的金属弹簧,由于人身体接着大地,会有 50Hz 的工频干扰进入到芯片,可能会造成检测不到按键或者按键连续响应。

正确的按键方法是:

- 1、在弹簧上放一块薄玻璃(4mm 左右);
- 2、用铅笔, 螺丝刀等物品触碰:
- 3、用手指甲触碰。

2.4 防水模式

JL8022K-B芯片内置防水工作模式。在防水模式下,无论面板上有溅水、漫水甚至完全被水淹没,按键都可以正确快速的响应。不同于目前一般感应按键在面板溅水、漫水时容易误动作,积水后反应迟钝或误响应的情况。

2.5 灵敏度调节

2.5.1 灵敏度调节电容

芯片第 2 脚为灵敏度调节电容输入口,用户可以通过调节 VC 口电容容值来调节全部触摸按键的灵敏度, 其调节范围建议选择 102-103,用户在使用的时候尽量使用精度为 5%的涤纶电容。加大电容会使灵敏度增加, 降低抗干扰能力:反之减小电容会使灵敏度减小,增强抗干扰能力。

面板	参考电容	
2mm 亚克力板	272	
4mm 玻璃板	472	
10mm 玻璃板	103	

电容取值和 PCB 布线、面板的材质、厚度等有关,应用中根据实际方案需要进行适当调整,以使触控效果达到最优化。



2.5.2 影响触摸灵敏度的因素

影响触摸灵敏度的因素主要有以下几个方面:

- 1,按键离芯片的距离。离芯片越近的按键,其触摸效果越好,反之则越差。因此用户在 PCB 布局的时候,尽量将芯片放置在相距最远的两个按键的中间位置。
- **2**,按键至芯片的连线线宽。按键至芯片走线越细,触摸效果越好,反之则越差。因此尽量使按键至芯片 之间连线更细。
- 3,按键至芯片的连线和其它信号线(包括地线)的距离。距离越远,则其它信号线对触摸按键的影响越小,建议触摸按键至芯片的连线尽量远离其它信号线。不同触摸按键与芯片连线的相互影响很小,因此可以靠的比较近。
 - 4, 触摸按键和面板的接触面积。面积越大、接触越紧密, 触摸效果越好, 反之越差。
- 5,触摸面板的材质和厚度。面板越薄,触摸效果越好,反之越差。用玻璃、微晶板等材质做成的面板, 其触摸效果要比用塑料、有机玻璃等材质做成的面板好。而金属材质的面板无法检测触摸按键。

2.5.3 重点说明

当介质材料及厚度等差异较大时,可通过调整 VC 口与 GND 之间的采样电容来调节触摸灵敏度。电容容值越大,灵敏度越高,电容容值越小,灵敏度越低。并不是电容越大就越灵敏,不合适的电容,会导致过灵敏或反应迟钝,调整依据以手指刚好接触到触摸介质有反应为最佳,如果需要用力压才有反应,说明灵敏度不够,如果还没有接触到介质就有反应,说明灵敏度过高。具体应根据实际应用的 PCB 和模具外壳相结合来调整,定案后,生产过程中无需再重新调整

(不建议使用瓷片电容作为灵敏度电容,可选用贴片电容或涤纶电容或其他温漂量较小的电容)。如果电源的文波幅度达到了 0.2V,建议要对电源做特别处理,比如增加稳压或是滤波等。

3、 技术参数

参数	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	2.7	-	5.5	V
输出电压	GND	GND -		V
待机电流	-	10	15	uA
工作温度	.作温度 -20		85	${\mathbb C}$
存储温度	-50	-	125	$^{\circ}$
按键响应速度	-	100	-	ms
感应厚度	-	2	12	mm
(不同材质不同)				

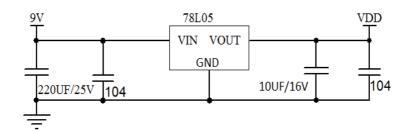
待机电流测试环境:调节电容选用 472,电压选用 4V,没有触控按键时的平均电流值。



4、 注意事项

4.1 电源部分

由于 IC 检测时,电压的微小变化容易引起误操作,要求电源的纹波和噪声要小,要注意避免由电源串入的外界强干扰,在使用过程中必须能有效隔离外部干扰及电压突变,因此要求电源有较高的稳定度。建议采用如图所示 78L05 组成的稳压电路:



电源电路

4.2 PCB 排板部分

用户在设计 PCB 的时候,应该注意以下几个方面:

- 1、芯片的滤波电容尽量紧靠着芯片,过电容的连线应不宽于电容焊盘。
- 2、触摸按键检测部分的地线应该单独连接成一个独立的地,再有一个点连接到整机的共地。
- **3**、避免高压、大电流、高频操作的主板与触摸电路板上下重叠安置。如无法避免,应尽量远离高压大电流的期间区域或在主板上加屏蔽。
 - 4、感应盘到触摸芯片的连线尽量短和细,如果 PCB 工艺允许尽量采用 5mil 的线宽。
 - 5、感应盘到触摸芯片的连线不要跨越强干扰、高频的信号线。
 - 6、感应盘到触摸芯片的连线周围 0.5mm 不要走其它信号线。
- 7、如果直接使用 PCB 板上的铜箔图案作触摸感应盘,应使用双面 PCB 板。触摸芯片和感应盘到 IC 引脚的连线应放在感应盘铜箔的背面(BOTTOM)。感应盘应紧贴触摸面板。
- 8、感应盘铜皮面的铺铜应采用网格图案,并且网格中铜的面积不超过网格总面积的 40%。铺铜必须离感应盘有 0.5mm 以上的距离。原则是感应盘到 IC 连线的背面如果铺铜必须采用如图所示的图案,铜的面积不超过网格总面积的 40%。

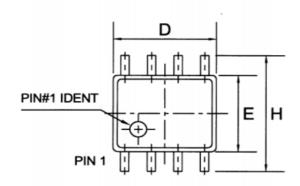


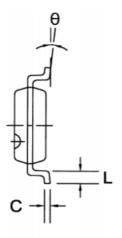
40%

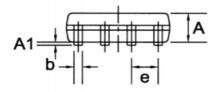


5、封装

JL8022K-B 采用标准的 8 脚 SOP 封装,如下图:







Symbol	Dimensions in Millmeters			Dimensions in Inches		
Symbol	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max
Α	1.30	1.50	1.70	0.051	0.059	0.067
A1	0.06	0.16	0.26	0.002	0.006	0.010
b	0.3	0.40	0.55	0.012	0.016	0.022
С	0.15	0.25	0.35	0.006	0.010	0.014
D	4.72	4.92	5.12	0.186	0.194	0.202
E	3.75	3.95	4.15	0.148	0.156	0.163
е		1.27			0.050	
Н	5.70	6.00	6.30	0.224	0.236	0.248
L	0.45	0.65	0.85	0.018	0.026	0.033
θ	0°		8°	0°		8°